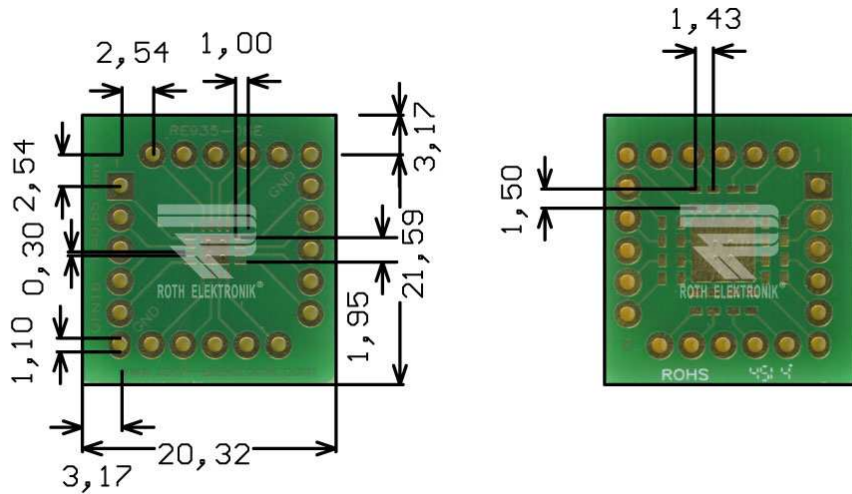


RE935-08E

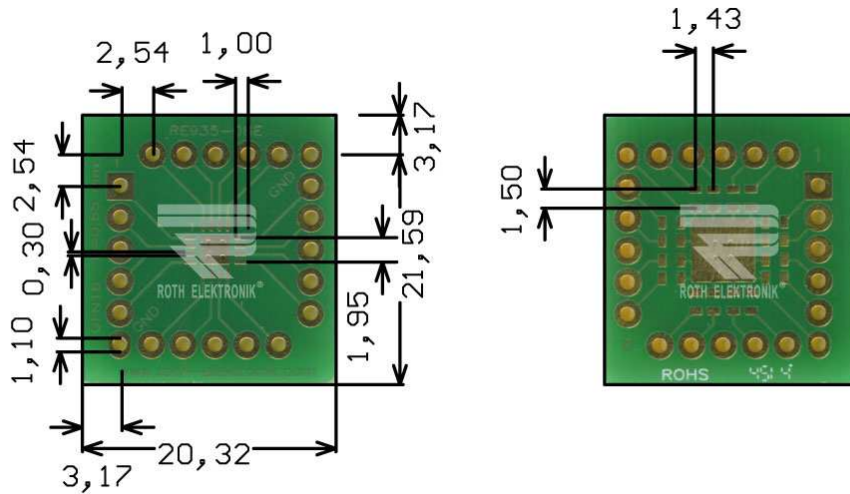
- Multiadapter QFN16
- Epoxy fibre-glass 1.50 mm
- Double-sided 35 µm Cu
- Plated through holes (PTH)
- Surface chem. Ni/Au
- Solder stop mask
- Adaption circuit board for QFN16 (0.65 mm pitch)
- Hole spacing 2.54 mm
- External switching options on the bottom side with 0603 SMD-Pads one pin each
- Resistors or similar components can be mounted directly
- Shield pad & cooling field
- Size 20.32 x 21.59 mm



RE935-08E

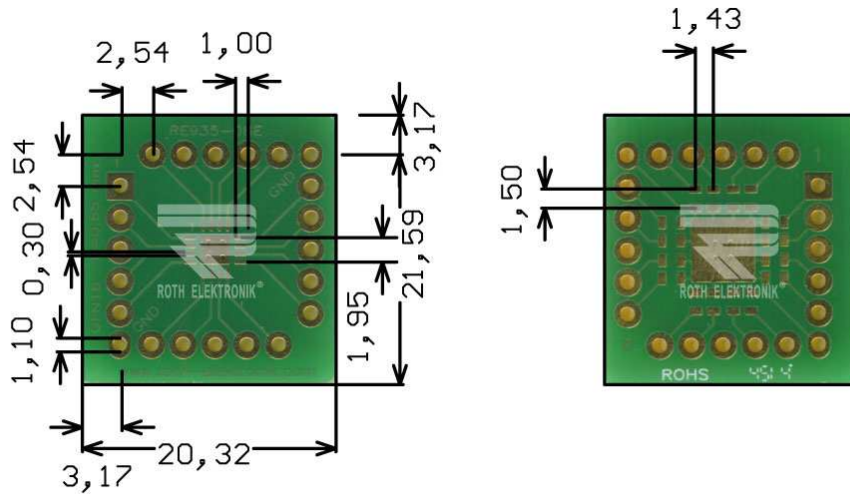
- Multiadapter für QFN16
- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au
- Lötstopplack
- Adaptionplatine für QFN16 (0,65 mm Pitch)
- Einreihig ausgeleitet in das Raster 2,54 mm
- Rückseitig mit 0603 SMD-Pads zu jedem Pin
- Widerstände oder ähnliche Komponenten können direkt aufgebaut werden
- Abschirmungsfeld & Kühlfläche
- Größe 20,32 x 21,59 mm

ver.20150130



RE935-08E

- Adaptateur multiple QFN16
- Fibre de verre époxyde 1.50 mm
- Double face 35 µm Cu
- Métallisation des trous (PTH)
- Surface avec Ni/Au chimique
- Masque de soudure
- Platine d'adaptation pour QFN16 (0.65 mm pitch)
- Pas 2.54 mm
- Options de commutation externe sur le bas avec 0603 SMD-Pads, une broche chacun
- Des résistances ou des composants similaires peuvent être montés directement
- Blindage et zone de refroidissement
- Dimensions 20.32 x 21.59 mm



RE935-08E

- Multiadaptador para QFN16
- Fibra de vidrio epoxídica FR4 1,50 mm
- Por dos lados 35 µm de Cu
- Agujeros con contactos metalizados (PTH)
- Superficie terminal química de Ni/Au
- Máscara de inhibidora de la soldadura
- Placa de circuito impreso de adaptación para QFN16 (0,65 mm Pitch)
- Espacio entre orificios en una fila 2,54 mm
- Dorso con almohadillas 0603 SMD en cada pin
- Resistencias o componentes similares pueden montarse directamente
- Campo de apantallado y superficie de refrigeración
- Tamaño 20,32 x 21,59 mm